

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

J1041 U.S. PTO
09/835816
04/17/01

In re application of :
Mark NEUSCHEÜTZ et al. :
Serial No.: NOT YET ASSIGNED : Group Art Unit: NOT YET ASSIGNED
Filed: April 17, 2001 : Examiner: NOT YET ASSIGNED

For: STORAGE MEDIA FOR LATENT HEAT STORAGE SYSTEMS

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT(S)

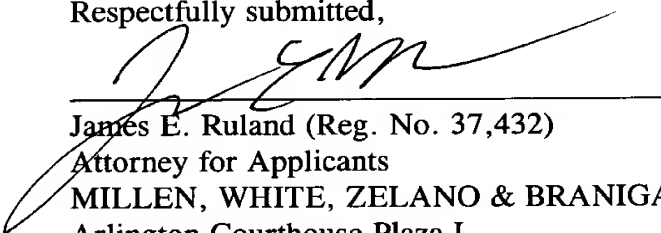
Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

SIR:

Submitted herewith is a certified copy of German application No. 100 18 938.5, filed April 17, 2000, priority of which is claimed under 35 U.S.C. §119.

Acknowledgment of the receipt of the above document(s) is requested.

Respectfully submitted,


James E. Ruland (Reg. No. 37,432)

Attorney for Applicants

MILLEN, WHITE, ZELANO & BRANIGAN, P.C.

Arlington Courthouse Plaza I

2200 Clarendon Boulevard, Suite 1400

Arlington, VA 22201

(703) 812-5338

Internet address: ruland@mwzb.com

Filed: APRIL 17, 2001

JER/lvb
K:\PAT\Merck\2242\priority doc 4-17-01.wpd



J1041 U.S. PTO
09/835816
04/17/01

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 100 18 938.5

Anmeldetag: 17. April 2000

Anmelder/Inhaber: Merck Patent GmbH, Darmstadt/DE

Bezeichnung: Speichermedien für Latentwärmespeicher

IPC: C 09 K 5/14

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 28. März 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Jerofsky

Speichermedien für Latentwärmespeicher

Die vorliegende Erfindung betrifft Mittel zur Speicherung von Wärmeenergie in Form von Phasenumwandlungswärme und deren Verwendung.

- 5 In technischen Prozessen müssen oft Wärmespitzen oder -defizite vermieden werden, d.h. es muss thermostatisiert werden. Üblicherweise werden dazu Wärmeaustauscher verwendet. Sie enthalten Wärmeübertragungsmittel die Wärme von einem Ort oder Medium zu einem anderen transportieren. Um Wärmespitzen abzuführen wird z.B. die Abgabe der Wärme über einen
- 10 Wärmetauscher an die Luft genutzt. Diese Wärme steht dann allerdings nicht mehr zum Ausgleich von Wärmedefiziten zur Verfügung. Dieses Problem löst der Einsatz von Wärmespeichern.

- Als Speichermedien bekannt sind z.B. Wasser oder Steine/Beton um fühlbare ("sensible") Wärme zu speichern oder Phasenwechselmaterialien (Phase
- 15 Change Materials, PCM) wie Salze, Salzhydrate oder deren Gemische um Wärme in Form von Schmelzwärme ("latenter" Wärme) zu speichern.

- Es ist bekannt, dass beim Schmelzen einer Substanz, d.h. beim Übergang von der festen in die flüssige Phase, Wärme verbraucht, d.h. aufgenommen wird, die, solange der flüssige Zustand bestehen bleibt, latent gespeichert wird, und dass
- 20 diese latente Wärme beim Erstarren, d.h. beim Übergang von der flüssigen in die feste Phase, wieder frei wird.

- Grundsätzlich ist für das Laden eines Wärmespeichers eine höhere Temperatur erforderlich als beim Entladen erhalten werden kann, da für den Transport/Fluss von Wärme eine Temperaturdifferenz erforderlich ist. Die Qualität der Wärme ist
- 25 dabei von der Temperatur, bei der sie wieder zur Verfügung steht, abhängig: Je höher die Temperatur ist, desto vielseitiger kann die Wärme eingesetzt werden. Aus diesem Grund ist es erstrebenswert, dass das Temperaturniveau bei der Speicherung so wenig wie möglich absinkt.

- Bei sensibler Wärmespeicherung (z.B. durch Erhitzen von Wasser) ist mit dem
- 30 Eintrag von Wärme eine stetige Erhitzung des Speichermaterials verbunden (und umgekehrt beim Entladen), während latente Wärme bei der Schmelztemperatur des PCM gespeichert und entladen wird. Latente Wärmespeicherung hat daher gegenüber sensibler Wärmespeicherung den Vorteil, dass sich der

Temperaturverlust auf den Verlust beim Wärmetransport vom und zum Speicher beschränkt.

Bislang werden als Speichermedium in Latentwärmespeichern üblicherweise Substanzen eingesetzt, die im für die Anwendung wesentlichen
5 Temperaturbereich einen fest-flüssig-Phasenübergang aufweisen, d.h. Substanzen, die bei der Anwendung schmelzen.

So ist aus der Literatur die Verwendung von Paraffinen als Speichermedium in Latentwärmespeichern bekannt. In der Internationalen Patentanmeldung
10 WO 93/15625 werden Schuhsohlen beschrieben, in denen PCM-haltige Mikrokapseln enthalten sind. Dabei werden als PCM entweder Paraffine oder kristallines 2,2,-Dimethyl-1,3-propandiol bzw. 2-Hydroxymethyl-2-methyl-1,3-propandiol vorgeschlagen. In der Anmeldung WO 93/24241 sind Gewebe beschrieben, die mit einem Coating, das derartige Mikrokapseln und Bindemittel
15 enthält, beschichtet sind. Vorzugsweise werden hier paraffinische Kohlenwasserstoffe mit 13 bis 28 Kohlenstoffatomen eingesetzt. In dem Europäischen Patent EP-B-306 202 sind Fasern mit Wärmespeicher-eigenschaften beschrieben, wobei das Speichermedium ein paraffinischer Kohlenwasserstoff oder ein kristalliner Kunststoff ist und das Speichermaterial in
20 Form von Mikrokapseln in das Fasergrundmaterial integriert ist.

In dem US-Patent US 5 728 316 werden Salzgemische auf Basis von Magnesium- und Lithiumnitrat zur Speicherung und Nutzung von Wärmeenergie empfohlen. Die Wärmespeicherung erfolgt dabei in der Schmelze oberhalb der
25 Schmelztemperatur von 75,6°C.

Bei den genannten Speichermedium in Latentwärmespeichern erfolgt während der Anwendung ein Übergang in den flüssigen Zustand. Damit sind Probleme beim technischen Einsatz der Speichermedien in Latentwärmespeichern
30 verbunden, da grundsätzlich eine Versiegelung oder Verkapselung erfolgen muss, die einen Flüssigkeitsaustritt, der zu Substanzverlust bzw. Verunreinigung der Umgebung führt, verhindert. Dies erfordert gerade beim Einsatz in oder auf flexiblen Gebilden, wie beispielsweise Fasern, Geweben oder Schäumen in der

Regel eine Mikroverkapselung der Wärmespeichermaterialien, die oft jedoch nur unvollständig erfolgt bzw. technisch sehr anspruchsvoll und dadurch teuer ist. Beispielsweise ist es, wie in dem Patent EP-B-306 202 beschrieben, bevorzugt, wenn diese Mikrokapseln doppelte Wände aufweisen.

5

Darüberhinaus steigt der Dampfdruck vieler potentiell geeigneter Verbindungen beim Schmelzen stark an, so dass die Flüchtigkeit der Schmelzen einer Langzeitanwendung der Speichermaterialien oft entgegensteht. Beim technischen Einsatz von schmelzenden PCM entstehen häufig Probleme durch starke
10 Volumenveränderungen beim Aufschmelzen vieler Substanzen.

Daher besteht ein Bedarf nach Speichermedium für Latentwärmespeicher, bei deren Anwendung die genannten Probleme nicht auftreten.

15 Jetzt wurde überraschend gefunden, dass sich auch bestimmte Substanzen, die im Anwendungsbereich einen fest-fest-Übergang aufweisen, als Wärmespeichermaterialien eignen. Da diese Substanzen während der gesamten Anwendung fest bleiben, entfällt das Erfordernis der Verkapselung. Ein Verlust des Speichermediums oder eine Verunreinigung der Umgebung durch die
20 Schmelze des Speichermediums in Latentwärmespeichern kann so ausgeschlossen werden.

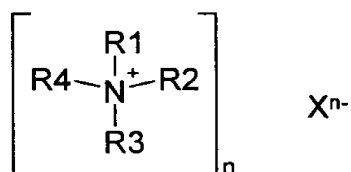
Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist dementsprechend ein Mittel zur Speicherung von Wärme, enthaltend mindestens ein Wärmespeichermaterial und mindestens ein Hilfsmittel, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel
25 mindestens ein Wärmespeichermaterial enthält, das mindestens einen fest-fest-Phasenübergang aufweist und im gesamten Anwendungsbereich fest ist.

Ein zweiter Erfindungsgegenstand ist die Verwendung von Verbindungen, die
30 mindestens einen fest-fest-Phasenübergang aufweisen als Speichermedium in Latentwärmespeichern.

Als Vorteile dieser Wärmespeichermaterialien sind in erster Linie:

- der feste Zustand des Speichermediums mit seiner im Vergleich zu Flüssigkeiten erleichterten Handhabung,
- die geringe Volumenänderung beim Phasenübergang, die eine Einpassung in komplexe Bauteile erlaubt,
- 5 - und der geringe Dampfdruck der wärmespeichernden Hochtemperaturphase zu nennen.

Bei dem Wärmespeicherungsmaterial handelt es sich dabei vorzugsweise um eine Verbindung, die der Summenformel



10

gehorcht, wobei R1, R2, R3 und R4 jeweils unabhängig voneinander ausgewählt sind aus der Gruppe, die die Reste H, C₁-C₃₀-Alkyl oder C₁-C₃₀-Hydroxyalkyl enthält, und Xⁿ⁻ ausgewählt ist aus der Gruppe der monoatomaren und komplexen anorganischen Anionen oder aus der Gruppe der organischen Anionen, wobei n sich aus der Ionenladung des Anions ergibt. Als monoatomare anorganische Anionen werden dabei vorzugsweise Anionen aus der Gruppe, die Fluorid, Chlorid, Bromid und Iodid enthält, eingesetzt. Komplexe anorganische Anionen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind alle Anionen, die aus mindestens 2 verschiedenen Elementen aufgebaut sind, vorzugsweise sind es solche Anionen, die ein Zentralatom und Liganden aufweisen, insbesondere sind hier Nitrat, Perchlorat, (Hydrogen-)Sulfat, ((Di-)Hydrogen-)Phosphat, Tetrachlorchromat, Tetrachlormanganat, Tetrachlorcadmat, Tetrachlorpalladat und Tetrachlorferrat zu nennen. Unter den organischen Anionen werden insbesondere Anionen der organischen Säuren, wie Formiat, Acetat, Propionat, Butyrat, Caprat, Stearat, Palmitat, Acrylat, Oleat, Oxalat, Malonat, Succinat, 25 Glutarat, Benzoat, Salicylat und Phenylacetat, eingesetzt.

20

25

30

Einsatzgebiete dieser Verbindungen finden sich aufgrund ihrer günstigen Übergangstemperaturen und hohen Übergangsenthalpien im Bereich der Thermostatierung, so dass ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung

die Verwendung der o.g. Verbindungen zur Thermostatisierung ist. Thermostatisierung im Sinne der vorliegenden Erfindung meint dabei sowohl die thermische Isolation und damit das konstant Halten einer Temperatur, wie auch das Abfangen kurzzeitiger Temperaturschwankungen oder -spitzen.

- 5 Anwendungen können dabei sowohl in einer Wärmespeicherung und gezielten Abgabe, als auch in einer Aufnahme von Wärme und damit verbunden einer Kühlung bestehen.

- Dabei sind bevorzugte Wärmespeicherungsmaterialien solche, bei denen es sich
10 um eine Verbindung handelt, die in ihrer Tieftemperaturform in einem schichtförmigen Perowskit-Typ kristallisiert. Erfindungsgemäß bevorzugt sind unter diesen Verbindungen wiederum die Monoalkylammonium-tetrachlorchromate, Monoalkylammonium-tetrachlormanganate, Monoalkylammonium-tetrachlorcadmate, Monoalkylammonium-tetrachlorpalladate und
15 Monoalkylammonium-tetrachlorferrate mit Alkylkettenlängen aus dem Bereich von C_1 - C_{30} . Insbesondere bevorzugt sind die oben genannten Monoalkylammonium-tetrachlormetallate mit C_1 -, C_2 -, C_4 -, C_6 -, C_8 -, C_{10} -, C_{12} -, C_{14} -, C_{16} - oder C_{18} -Alkylketten. Physikalische Eigenschaften dieser Verbindungen sind beispielsweise in den Publikationen G. F. Needham, R. D. Willett,
20 H. F. Franzen, J. Phys. Chem. 88 (1984) 674 und W. Depmeier, Ferroelectrics 24 (1981) 81 beschrieben.

- Bei einer anderen erfindungsgemäß besonders bevorzugten Substanzklasse von Wärmespeicherungsmaterialien handelt es sich um Dialkylammoniumsalze.
25 Vorzugsweise werden solche Dialkylammoniumsalze eingesetzt, deren Reste R_1 und R_2 gleiche C-Kettenlängen aufweisen und bei denen die Reste R_3 und R_4 H sind. Dabei können diese Dialkylammoniumsalze in reiner, kristalliner Form eingesetzt werden. Es kann jedoch, insbesondere um gezielt Übergangstemperaturen einzustellen, auch erwünscht sein, dass Mischkristalle
30 verschiedener Dialkylammoniumsalze eingesetzt werden.

Zu den erfindungsgemäß besonders bevorzugten Wärmespeicherungsmaterialien gehören die symmetrischen Dialkylammoniumsalze folgender

Gruppe: Diethylammoniumchlorid, Dipropylammoniumchlorid, Dibutylammoniumchlorid, Dipentylammoniumchlorid, Dihexylammoniumchlorid, Dioctylammoniumchlorid, Didecylammoniumchlorid, Didodecylammoniumchlorid, Dioctadecylammoniumchlorid, Diethylammoniumbromid, Dipropylammoniumbromid, Dibutylammoniumbromid, Dipentylammoniumbromid, Dihexylammoniumbromid, Dioctylammoniumbromid, Didecylammoniumbromid, Didodecylammoniumbromid, Dioctadecylammoniumbromid, Diethylammoniumnitrat, Dipropylammoniumnitrat, Dibutylammoniumnitrat, Dipentylammoniumnitrat, Dihexylammoniumnitrat, Dioctylammoniumnitrat, Didecylammoniumnitrat, Diundecylammoniumnitrat und Didodecylammoniumnitrat. Die Übergangstemperaturen und -enthalpien der wichtigsten fest-fest-Phasenübergänge einiger dieser Verbindungen sind in Tabelle 1 angegeben. Die genauere physikalisch-thermische Charakterisierung der Dialkylammoniumchloride ist in der Publikation M. J. M. van Oort, M. A. White, Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 92 (1988) 168 zu finden. Welche Verbindung im Einzelfall am besten geeignet ist, hängt vorwiegend vom Einsatzbereich der Latentwärmespeicher ab. Im allgemeinen sind jedoch die Dialkylammoniumsalze mit hohen Übergangsenthalpien besonders bevorzugt. Hier sind insbesondere Dioctylammoniumchlorid, Didecylammoniumchlorid, Didodecylammoniumchlorid, Dioctadecylammoniumchlorid, Dihexylammoniumbromid, Didecylammoniumbromid, Didodecylammoniumbromid, Dioctadecylammoniumbromid, Dihexylammoniumnitrat, Dioctylammoniumnitrat, Didecylammoniumnitrat, und Didodecylammoniumnitrat zu nennen.

Beispielsweise ist es für Anwendungen im Bereich von thermostatisierender Kleidung, wie z.B. Wintermäntel oder Skijacken oder Schuhen vorteilhaft, dass die Übergangstemperaturen unterhalb der Körpertemperatur und deutlich oberhalb der Frostgrenze liegen. Die gleichen Anforderungen müssen Verbindungen erfüllen, die sich zur Temperierung von Gebäuden eignen. Für derartige Anwendungen besonders bevorzugte Dialkylammoniumsalze sind Dioctylammoniumchlorid, Dihexylammoniumbromid, Dioctylammoniumbromid und Dihexylammoniumnitrat.

Tabelle 1: Beispiele für Dialkylammoniumsalze der Summenformel $[(C_mH_{2m+1})_2NH_2]X$ mit Phasenübergangstemperaturen und -enthalpien

Anion X^-	Alkylkett nlängen (Anzahl der C-Atome m)	T in °C	ΔH in J/g
Cl^-	2	98	48,8
Cl^-	3	-10	3,9
Cl^-	4	-70	25,7
Cl^-	5	7	6,8
Cl^-	8	21	111,0
Cl^-	10	47	154,0
Cl^-	12	63	169,0
Cl^-	18	78-88	200,0
Br^-	2	60	14,7
"	"	72	26,5
Br^-	3	-26	31,7
Br^-	4	-41	25,8
"	"	-18	10,0
Br^-	5	-33	6,5
Br^-	6	20	83,9
Br^-	8	30	76,9
Br^-	10	54	121,0
Br^-	12	70	149,0
Br^-	18	86	170,0
NO_3^-	2	62	73,5
NO_3^-	3	-30	53,1
NO_3^-	4	-11	75,5
NO_3^-	5	22	10,6
NO_3^-	6	11	124,0
NO_3^-	8	46	200,0
NO_3^-	10	54	211,0
NO_3^-	12	66	220,0

Dihexylammoniumnitrat eignet sich darüber hinaus aufgrund seiner Übergangstemperatur von 11°C hervorragend für Anwendungen, bei denen eine leichte Kühlung erforderlich ist, während sich die Verbindungen mit Übergangstemperaturen unter 0°C für Kühlmedien eignen, die Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes von Wasser aufrechterhalten sollen. Zur technischen Wärmespeicherung bzw. dem Warmhalten von Speisen bieten sich wiederum Verbindungen an, die eine Übergangstemperatur im Bereich von 50°C bis unter 100°C aufweisen. Hier sind insbesondere die Dialkylammoniumchloride, -bromide und -nitate mit Alkylketten von mindestens 10 C-Atomen Länge von Vorteil.

Wesentlich für die Anwendung der Speichermedien in Latentwärmespeichern ist weiterhin, dass die Übergangsenthalpie ein gewisses Energieminimum nicht unterschreitet, da sonst zur Speicherung der Energie zu große Substanzmengen benötigt werden. Erfindungsgemäß bevorzugt ist es daher, wenn das Wärmespeicherungsmaterial im Anwendungsbereich einen fest-fest-Phasenübergang aufweist, der eine Enthalpie von mindestens 50 J/g, vorzugsweise von mindestens 80 J/g und insbesondere bevorzugt von mindestens 150 J/g aufweist. Dabei erscheinen die im Vergleich zu üblichen Schmelzwärmen oft niedrigeren Enthalpien der fest-fest-Phasenübergänge auf den ersten Blick als ein Nachteil dieser Substanzen im Vergleich zu den schmelzenden PCM. Da solche schmelzenden PCM jedoch verkapselt, insbesondere mikroverkapselt eingesetzt werden, muss bei der Enthalpie pro Gramm eingesetzter Substanz auch das Verkapselungsmaterial berücksichtigt werden.

Da es für die Energieausbeute und schnelle Aufnahme und Abgabe von Energie wichtig ist, dass das Wärmespeicherungsmaterial eine große Oberfläche aufweist bzw. fein in einem Medium / Hilfsmittel verteilt ist, ist es erfindungsgemäß von Vorteil, wenn das Wärmespeicherungsmaterial eine durchschnittliche Kristallitgröße im Bereich von 0,1 bis 1000 µm, vorzugsweise im Bereich von 1 bis 100 µm aufweist.

Für die meisten Verwendungszwecke von Latentwärmespeichern ist es weiter von Vorteil, wenn das Speichermaterial wasserunlöslich ist, da dann Feuchtigkeitseinwirkung, beispielsweise beim Waschen oder durch Regen nicht zu Substanzverlusten führt.

5

Wie bereits weiter oben erwähnt ist es je nach Anwendungszweck erforderlich, dass das Mittel zur Speicherung von Wärme bestimmte Übergangstemperaturen aufweist. Üblicherweise liegt der Anwendungsbereich der erfindungsgemäßen Speichermedium in Latentwärmespeichern im Temperaturbereich zwischen
10 -100°C und 150°C, in der Regel im Temperaturbereich von -50°C bis 100°C und meistens sogar im Temperaturbereich von 0°C bis 90°C. Dementsprechend ist es für die erfindungsgemäßen Mittel bevorzugt, wenn Wärmespeicherungsmaterialien in ihnen enthalten sind, die in diesen Temperaturbereichen einen fest-fest-Phasenübergang aufweisen.

15

Die erfindungsgemäßen Mittel zur Speicherung von Wärme enthalten neben dem eigentlichen Wärmespeicherungsmaterial mindestens ein Hilfsmittel. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung handelt es sich bei mindestens einem Hilfsmittel um eine Substanz oder Zubereitung mit guter thermischer
20 Leitfähigkeit, insbesondere um ein Metallpulver, -granulat oder Graphit. Dabei liegt das Wärmespeicherungsmaterial vorzugsweise in inniger Mischung mit dem Hilfsmittel vor, wobei das gesamte Mittel vorzugsweise entweder als lose Schüttung oder als Formkörper vorliegt. Unter Formkörpern werden dabei insbesondere alle Gebilde verstanden, die sich durch Kompaktierungsmethoden,
25 wie Pelletierung, Tablettierung, Walzenkompaktierung oder Extrusion, herstellen lassen. Dabei können die Formkörper die verschiedensten Raumformen, wie beispielsweise Kugel-, Würfel- oder Quaderform, annehmen. In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform enthalten die hier beschriebenen Mischungen oder Formkörper als zusätzliches Hilfsmittel Paraffin. Paraffin wird
30 insbesondere dann eingesetzt, wenn bei der Anwendung ein inniger Kontakt zwischen dem Mittel zur Speicherung von Wärme und einem Bauteil hergestellt werden soll. Beispielsweise kann so der passgenaue Einbau von Latentwärmespeichern zur Kühlung elektronischer Bauteile erfolgen. Bei der

Montage der Wärmespeicher ist die Handhabung insbesondere eines oben beschriebenen Formkörpers einfach, bei der Anwendung schmilzt das Paraffin, verdrängt Luft an den Kontaktflächen und sorgt so für einen engen Kontakt zwischen Wärmespeichermaterial und Bauteil. Vorzugsweise finden derartige
5 Mittel daher Verwendung in Vorrichtungen zur Kühlung von Elektronikbauteilen.

In einer ebenfalls bevorzugten Ausführungsform der Erfindung handelt es sich bei mindestens einem Hilfsmittel um ein Bindemittel, vorzugsweise um ein polymeres Bindemittel. Dabei liegen die Kristallite des Wärmespeicherungsmaterials
10 vorzugsweise in feiner Verteilung in dem Bindemittel vor. Die Wärmespeicherungsmittel können dann in Form von Fasern vorliegen, wobei das Bindemittel gleichzeitig als Fasergrundmaterial dient und vorzugsweise ein synthetisches Polymer ist. Erfindungsgemäß können Fasern, die das Wärmespeicherungsmaterial enthalten auch so aufgebaut sein, dass eine
15 natürliche oder künstliche Faser das Grundgerüst der Faser bildet und das oder die Bindemittel zusammen mit dem Wärmespeicherungsmaterial eine Beschichtung um diese Faser bildet. Aus diesen Fasern können dann Gewebe mit thermostatisierenden Eigenschaften erhalten werden. Ein anderer Weg solche wärmespeichernden Gewebe zu erhalten, führt über die Beschichtung
20 eines fertigen Gewebes mit dem Mittel, das Wärmespeichermedium und Bindemittel enthält. Eine derartige Beschichtung kann erfindungsgemäß auch auf einer anderen Oberfläche vorliegen.

Bei den vorzugsweise polymeren Bindemitteln, die enthalten sein können, kann
25 es sich um jegliche Polymere handeln, die sich dem Anwendungszweck entsprechend als Bindemittel eignen. Vorzugsweise ist das polymere Bindemittel dabei ausgewählt aus härtbaren Polymeren oder Polymervorstufen, die wiederum vorzugsweise ausgewählt sind aus der Gruppe, die aus Polyurethanen, Nitrilkautschuk, Chloropren, Polyvinylchlorid, Siliconen, Ethylen-Vinylacetat-
30 Copolymeren und Polyacrylaten besteht. Wie die geeignete Einarbeitung der Wärmespeicherungsmaterialien in diese polymeren Bindemittel erfolgt, ist dem Fachmann auf diesem Gebiet wohl bekannt. Es bereitet ihm keine

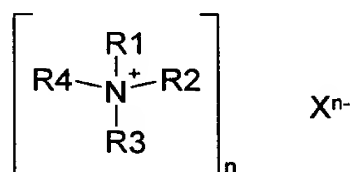
Schwierigkeiten gegebenenfalls die nötigen Zusatzstoffe, wie beispielsweise Emulgatoren zu finden, die eine solche Mischung stabilisieren.

Die Mittel zur Speicherung von Wärme liegen in einer weiteren Variante der
5 Erfindung in Form eines offen-zelligen oder geschlossen-zelligen Schaumes vor,
wobei das Hilfsmittel, bei dem es sich vorzugsweise um ein Polymeres handelt,
die Matrix des Schaumes bildet, in der die Kristallite des
Wärmespeicherungsmaterials in feiner Verteilung vorliegen. Derartige Schäume
10 können zur thermischen Isolation und vorzugsweise zur thermostatierenden
Ausrüstung von Kleidung verwendet werden. Dabei können die Schäume
entweder auf Gewebeschichten aufgebracht oder zwischen Gewebeschichten
eingelagert sein. Denkbar ist auch der unmittelbare Einsatz der Schäume
beispielsweise als Schuhsohlen. solche thermostatierende Kleidung kann den
15 verschiedenen Einsatzzwecken dienen. Eine verbesserte Wärmeregulierung im
Vergleich zu herkömmlicher Winterkleidung ist nur ein vorteilhaftes
Anwendungsgebiet. Vielversprechend ist auch Schutzkleidung beispielsweise für
Feuerwehrleute, die Hitzespitzen aufnimmt und so vor Verbrennungen schützt.

In einer ebenfalls bevorzugten Variante der Erfindung handelt es sich bei dem
20 Bindemittel um ein anorganisches Bindemittel auf Basis von wasserunlöslichen
Silicaten, Phosphaten, Sulfaten oder Metalloxiden, vorzugsweise um Zement
oder Gips. Eine erfindungsgemäß bevorzugte Verwendung solcher Mittel besteht
in der Thermostatierung von Gebäuden. Dabei kann entweder das Baumaterial
direkt von dem erfindungsgemäßen Mittel zur Wärmespeicherung gebildet
25 werden oder es können Einlagerungen in die Bausubstanz oder Beschichtungen
der Bausubstanz mit dem Wärmespeicherungsmittel erfolgen.

Patentansprüche

1. Mittel zur Speicherung von Wärme, enthaltend mindestens ein
5 Wärmespeicherungsmaterial und mindestens ein Hilfsmittel, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel mindestens ein Wärmespeicherungsmaterial enthält, das mindestens einen fest-fest-Phasenübergang aufweist und im gesamten Anwendungsbereich fest ist.
- 10 2. Mittel zur Speicherung von Wärme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei einem Wärmespeicherungsmaterial um eine Verbindung handelt, die der Summenformel



15 gehorcht, wobei R1, R2, R3 und R4 jeweils unabhängig voneinander ausgewählt sind aus der Gruppe, die die Reste H, C₁-C₃₀-Alkyl oder C₁-C₃₀-Hydroxyalkyl enthält, und Xⁿ⁻ ausgewählt ist aus der Gruppe der monoatomaren und komplexen anorganischen Anionen, vorzugsweise aus der Gruppe, die Fluorid, Chlorid, Bromid, Iodid, Nitrat, Perchlorat, (Hydrogen-)Sulfat, ((Di-)Hydrogen-)Phosphat, Tetrachlorchromat, Tetrachlor-
20 manganat, Tetrachlorcadmat, Tetrachlorpalladat, Tetrachlorferrat enthält, oder aus der Gruppe der organischen Anionen, insbesondere der organischen Säureanionen, wie Formiat, Acetat, Propionat, Butyrat, Caprat, Stearat, Palmitat, Acrylat, Oleat, Oxalat, Malonat, Succinat, Glutarat, Benzoat, Salicylat und Phenylacetat, wobei n sich aus der Ionenladung des
25 Anions ergibt.

3. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 1 oder 2, ,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei einem Wärmespeicherungsmaterial
um eine Verbindung handelt, die in ihrer Tieftemperaturform in einem
30 schichtförmigen Perowskit-Typ kristallisiert und vorzugsweise ausgewählt ist

aus den Monoalkylammonium-tetrachlorchromaten, Monoalkylammonium-tetrachlormanganaten, Monoalkylammonium-tetrachlorcadmaten, Monoalkylammonium-tetrachlorpalladaten, Monoalkylammonium-tetrachlorferraten mit Alkylkettenlängen aus dem Bereich von C₁-C₃₀, insbesondere von C₁-, C₂-, C₄-, C₆-, C₈-, C₁₀-, C₁₂-, C₁₄-, C₁₆- oder C₁₈-Alkyl.

4. Mittel zur Speicherung von Wärme nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei einem Wärmespeicherungsmaterial um ein Dialkylammoniumsalz handelt, bei dem vorzugsweise R1 und R2 gleiche C-Kettenlängen aufweisen und R3 und R4 H sind.

5. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 2 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei einem Wärmespeicherungsmaterial um Mischkristalle verschiedener Dialkylammoniumsalze handelt.

6. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 2 bzw. 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei einem Wärmespeicherungsmaterial um eine Verbindung aus der Gruppe handelt, die die Elemente Diethylammoniumchlorid, Dipropylammoniumchlorid, Dibutylammoniumchlorid, Dipentylammoniumchlorid, Dihexylammoniumchlorid, Dioctylammoniumchlorid, Didecylammoniumchlorid, Didodecylammoniumchlorid, Dioctadecylammoniumchlorid, Diethylammoniumbromid, Dipropylammoniumbromid, Dibutylammoniumbromid, Dipentylammoniumbromid, Dihexylammoniumbromid, Dioctylammoniumbromid, Didecylammoniumbromid, Didodecylammoniumbromid, Dioctadecylammoniumbromid, Diethylammoniumnitrat, Dipropylammoniumnitrat, Dibutylammoniumnitrat, Dipentylammoniumnitrat, Dihexylammoniumnitrat, Dioctylammoniumnitrat, Didecylammoniumnitrat, Diundecylammoniumnitrat und Didodecylammoniumnitrat enthält, wobei es sich insbesondere bevorzugt um eine Verbindung aus der Gruppe Dioctylammoniumchlorid, Didecylammoniumchlorid, Didodecylammoniumchlorid, Dioctadecylammoniumchlorid, Dihexylammoniumbromid, Didecylammoniumbromid, Didodecylammoniumbromid,

Diocetadecylammoniumbromid, Dihexylammoniumnitrat, Dioctylammoniumnitrat, Didecylammoniumnitrat, und Didodecylammoniumnitrat handelt.

7. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
5 dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmespeicherungsmaterial eine durchschnittliche Kristallitgröße im Bereich von 0,1 bis 1000 μm , vorzugsweise im Bereich von 1 bis 100 μm aufweist und das Material wasserunlöslich ist.
- 10 8. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmespeicherungsmaterial im Anwendungsbereich einen fest-fest-Phasenübergang aufweist, der eine Enthalpie von mindestens 50 J/g, vorzugsweise von mindestens 80 J/g und insbesondere bevorzugt von mindestens 150 J/g aufweist.
- 15 9. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Wärmespeicherungsmaterial im Anwendungsbereich einen fest-fest-Phasenübergang aufweist, der im Temperaturbereich zwischen -100°C und 150°C , vorzugsweise im
20 Temperaturbereich von -50°C bis 100°C und insbesondere bevorzugt im Temperaturbereich von 0°C bis 90°C liegt.
- 25 10. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei mindestens einem Hilfsmittel um eine Substanz oder Zubereitung mit guter thermischer Leitfähigkeit, insbesondere um ein Metallpulver oder -granulat oder Graphit handelt, wobei das Wärmespeicherungsmaterial vorzugsweise in inniger Mischung mit dem Hilfsmittel als lose Schüttung oder als Formkörper vorliegt.
- 30 11. Mittel zur Speicherung von Wärme nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei einem weiteren Hilfsmittel um Paraffin handelt.

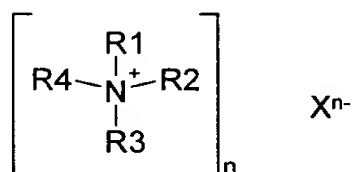
12. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei mindestens einem Hilfsmittel um ein Bindemittel, vorzugsweise um ein polymeres Bindemittel handelt, wobei die Kristallite des Wärmespeicherungsmaterials vorzugsweise in feiner
5 Verteilung in dem Bindemittel vorliegen.
13. Mittel zur Speicherung von Wärme nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel in Form von Fasern vorliegt, wobei das Bindemittel gleichzeitig als Fasergrundmaterial dient und vorzugsweise ein
10 synthetisches Polymer ist.
14. Mittel zur Speicherung von Wärme nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel in Form von Fasern vorliegt, wobei eine natürliche oder künstliche Faser das Grundgerüst der Faser bildet und das
15 oder die Bindemittel zusammen mit dem Wärmespeicherungsmaterial eine Beschichtung um diese Faser bildet.
15. Mittel zur Speicherung von Wärme nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel in Form einer Beschichtung auf einer
20 Oberfläche oder um ein Textilgewebe vorliegt.
16. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das polymere Bindemittel ausgewählt ist aus härtbaren Polymeren oder Polymervorstufen, die vorzugsweise ausgewählt
25 sind aus der Gruppe, die aus Polyurethanen, Nitrilkautschuk, Chloropren, Polyvinylchlorid, Siliconen, Ethylen-Vinylacetat-Copolymeren und Polyacrylaten besteht.
17. Mittel zur Speicherung von Wärme nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
30 dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel in Form eines offen-zelligen oder geschlossen-zelligen Schaumes vorliegt, wobei das Hilfsmittel, bei dem es sich vorzugsweise um ein Polymeres handelt, die Matrix des Schaumes

bildet, in der die Kristallite des Wärmespeicherungsmaterials in feiner Verteilung vorliegen.

18. Mittel zur Speicherung von Wärme nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Bindemittel um ein anorganisches Bindemittel auf Basis von wasserunlöslichen Silicaten, Phosphaten, Sulfaten oder Metalloxiden, vorzugsweise um Zement oder Gips handelt.

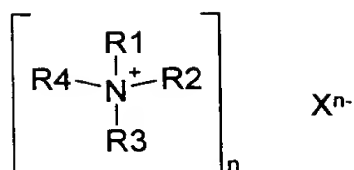
19. Verwendung von Verbindungen, die mindestens einen fest-fest-Phasenübergang aufweisen als Speichermedium in Latentwärmespeichern.

20. Verwendung nach Anspruch 19 von Verbindungen, die der Summenformel



gehorchen, wobei R1, R2, R3 und R4 jeweils unabhängig voneinander ausgewählt sind aus der Gruppe, die die Reste H, C₁-C₃₀-Alkyl oder C₁-C₃₀-Hydroxyalkyl enthält, und Xⁿ⁻ ausgewählt ist aus der Gruppe der monoatomaren und komplexen anorganischen Anionen, vorzugsweise aus der Gruppe, die Fluorid, Chlorid, Bromid, Iodid, Nitrat, Perchlorat, (Hydrogen-)Sulfat, ((Di-)Hydrogen-)Phosphat, Tetrachlorchromat, Tetrachlormanganat, Tetrachlorcadmat, Tetrachlorpalladat, Tetrachlorferrat enthält, oder aus der Gruppe der organischen Anionen, insbesondere der organischen Säureanionen, wie Formiat, Acetat, Propionat, Butyrat, Caprat, Stearat, Palmitat, Acrylat, Oleat, Oxalat, Malonat, Succinat, Glutarat, Benzoat, Salicylat und Phenylacetat, wobei n sich aus der Ionenladung des Anions ergibt.

21. Verwendung von Verbindungen, die der Summenformel



5 gehorchen, wobei R1, R2, R3 und R4 jeweils unabhängig voneinander ausgewählt sind aus der Gruppe, die die Reste H, C₁-C₃₀-Alkyl oder C₁-C₃₀-Hydroxyalkyl enthält, und Xⁿ⁻ ausgewählt ist aus der Gruppe der
10 monoatomaren und komplexen anorganischen Anionen, vorzugsweise aus der Gruppe, die Fluorid, Chlorid, Bromid, Iodid, Nitrat, Perchlorat, (Hydrogen-)Sulfat, ((Di-)Hydrogen-)Phosphat, Tetrachlorchromat, Tetrachlormanganat, Tetrachlorcadmat, Tetrachlorpalladat, Tetrachlorferrat enthält, oder aus der Gruppe der organischen Anionen, insbesondere der
15 organischen Säureanionen, wie Formiat, Acetat, Propionat, Butyrat, Caprat, Stearat, Palmitat, Acrylat, Oleat, Oxalat, Malonat, Succinat, Glutarat, Benzoat, Salicylat und Phenylacetat, wobei n sich aus der Ionenladung des Anions ergibt, zur Thermostatisierung.

15 22. Verwendung von Schäumen gemäß Anspruch 17 zur thermostatisierenden Ausrüstung von Kleidung.

23. Verwendung von Mitteln gemäß Anspruch 10 oder 11 in Vorrichtungen zur Kühlung von Elektronikbauteilen.

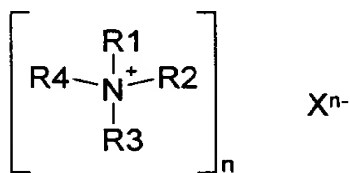
20

24. Verwendung von Mitteln gemäß Anspruch 18 zur Thermostatisierung von Gebäuden.

Zusammenfassung

Speichermedien für Latentwärmespeicher

5 Die vorliegende Erfindung betrifft Mittel zur Speicherung von Wärmeenergie in Form von Phasenumwandlungswärme und deren Verwendung. Die erfindungsgemäßen Mittel zur Speicherung von Wärme, enthalten mindestens ein Wärmespeicherungsmaterial und mindestens ein Hilfsmittel und sind dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel mindestens ein Wärmespeicherungsmaterial
10 enthält, das mindestens einen fest-fest-Phasenübergang aufweist und im gesamten Anwendungsbereich fest ist. Bevorzugte Wärmespeicherungsmaterialien sind Verbindungen, die der Summenformel



15 gehorchen, wobei R1, R2, R3 und R4 jeweils unabhängig voneinander ausgewählt sind aus der Gruppe, die die Reste H, C₁-C₃₀-Alkyl oder C₁-C₃₀-Hydroxyalkyl enthält, und Xⁿ⁻ ausgewählt ist aus der Gruppe der monoatomaren und komplexen anorganischen Anionen, vorzugsweise aus der Gruppe, die Fluorid, Chlorid, Bromid, Iodid, Nitrat, Perchlorat, (Hydrogen-)Sulfat, ((Di-)Hydrogen-)Phosphat, Tetrachlorchromat, Tetrachlor-
20 manganat, Tetrachlorcadmat, Tetrachlorpalladat, Tetrachlorferrat enthält, oder aus der Gruppe der organischen Anionen, insbesondere der organischen Säureanionen, wie Formiat, Acetat, Propionat, Butyrat, Caprat, Stearat, Palmitat, Acrylat, Oleat, Oxalat, Malonat, Succinat, Glutarat, Benzoat, Salicylat und Phenylacetat, wobei n sich aus der Ionenladung des
25 Anions ergibt.